

# AGENDA am 01.03.2018

„Dispens Day“ Fraunhofer ISIT, Fraunhoferstraße 1 , 25524 Itzehoe

<b>Vorträge</b>	Ab 8.15 Uhr <i>Einschreibung</i> Ab 8.45 Uhr <i>Begrüßung</i>
Gerd Schulze (Nordson Asymtek)	9.00 – 9.45 Uhr <i>Präzise Dosieranwendungen für kleine und große Volummen</i>
Helge Schimanski (Fraunhofer ISIT)	9.45 – 10.30 Uhr <i>Unterfüllung von Bauteilen mit flächig verteilten Lötanschlüssen</i>
<b>10.30 – 10.45 Uhr      Kaffeepause</b>	
Jan Wijgaerts (Henkel Electronic Materials)	10.45 – 11.30 Uhr <i>Auswahl und Anwendung von Underfill Materialien</i>
Jens Bürger (Elantas Europe GmbH)	11.30 – 12.15 Uhr <i>Auswahl Vergussmassen</i>
<b>12.15 - 13.15 Uhr      Mittagspause</b>	
Gerd Schulze (Nordson Asymtek)	13.15 – 14.00 Uhr <i>Verarbeitung von Vergussmassen und Wärmeleitpasten</i>
Ab 14.00 Uhr <i>Praktische Vorführungen an den Anlagen und Laborführungen im Fraunhofer Institut          (Metallographie, Inspektion)</i>	
<b>15.00 – 15.15 Uhr      Kaffeepause</b>	
<b>17.00 Uhr      Ende</b>	